

## 典型应用

- ★ BT/类BT
- ★ HDI
- ★ 类载板(SLP)/封装载板

## 典型特征

- ★ 较低的粗糙度
- ★ 稳定的剥离强度

## 典型技术指标



项目		单位	物性参数		测试方法
标称厚度		μm	12	18	IPC-4562A
单位面积质量		g/m <sup>2</sup>	107	151	IPC-TM-650 2.2.12
抗拉强度	RT	MPa	370	370	IPC-TM-650 2.4.18
	180°C		170	170	
延伸率	RT	%	6.0	6.0	IPC-TM-650 2.4.18
	180°C		4.0	4.0	
粗糙度Rz	处理面	μm	4.2	5.0	IPC-TM-650 2.2.17
	非处理面		1.7	1.7	
剥离强度	FR4	lb/in	4.0	6.0	IPC-TM-650 2.4.8

★ 以上数据为典型值，非保证值。

★ 半固化片会影响剥离强度，铜箔使用前请进行半固化片匹配实验或咨询德福科技技术服务人员。

网站：[www.jjdefu.com](http://www.jjdefu.com)

电话(传真)：0792-8252044

地址：江西省九江市汽车工业园顺意路15号

